

上海新阳半导体材料股份有限公司

2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 增减变动幅度 (%) |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业总收入 | 693,885,788.88 | 640,985,708.54 | 8.25% |
| 营业利润 | 330,812,737.33 | 263,912,841.87 | 25.35% |
| 利润总额 | 329,611,936.78 | 263,090,969.24 | 25.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 274,335,577.72 | 210,318,991.39 | 30.44% |
| 基本每股收益（元） | 0.9439 | 0.7265 | 29.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.39% | 15.33% | -7.94% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 增减变动幅度 (%) |
| 总资产 | 6,090,345,839.28 | 1,861,938,135.09 | 227.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,729,516,068.89 | 1,502,365,081.70 | 214.80% |
| 股本 | 290,648,916.00 | 290,648,916.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 16.27 | 5.17 | 214.70% |

注：以上数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期经营情况

2020年公司克服了新冠疫情带来的不利影响，并抓住半导体行业发展机遇，

积极进行产业结构布局，主营业务收入持续稳步增长。其中，半导体业务增长达到20%以上，晶圆制造及先进封装用电镀及清洗液产品销售实现大幅增长。公司长期以来的高研发投入在当前的经济环境下取得了较大优势。

报告期内，随着公司光刻胶研发项目及承担的其他科技专项研发的推进，研发费用较2019年同期增加50%以上，项目实施和对外投资的增加导致公司的负债增加，财务费用较2019年同期增加700多万元。

（二）报告期财务指标说明

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较2019年同期增加了30.44%。主要原因是：公司本年度作为有限合伙人出资人民币3.0亿元，认购了中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金--青岛聚源芯星股权投资合伙企业（以下简称“聚源芯星”）基金份额。聚源芯星作为战略投资者认购了中芯国际集成电路制造有限公司在上海证券交易所科创板首次公开发行的股票。截至本报告期末，公司对持有的该部分权益按照金融工具准则对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产部分确认了公允价值变动增加净利润22,246.96万元。

2、本报告期总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较2019年同期分别增长了227.10%、214.80%和214.70%。主要原因是：公司对“沪硅产业”的股权投资按照准则指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报告期该金融资产公允价值变动收益确认了其他综合收益297,741.32万元。公司项目投入及业务发展中长期股权投资、固定资产、存货和应收账款等资产项目增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2021年1月20日披露的2020年度业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是经公司财务部门初步测算的结果，公司2020年度业绩的具体数据将在公司公布的2020年年度报告中详细披露。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、深交所要求提供的其他文件。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021年4月7日